

台湾机械工业同业公会(函)

董事长：您想提升公司之竞争力吗？工研院拥有一系列可移转技术，来协助贵公司提升技术层级，并将助您取得优势！

「运用工研院雷射中心及智能微系统科技中心可移转技术」合作项目 需求调查表

编号	可移转技术合作项目	请打	编号	可移转技术合作项目	请打
1.	锂电池模块高能雷射焊接技术		9.	高能量千瓦雷射输出技术	
2.	雷射长距加工技术		10.	<3ns 短脉冲高功率光纤雷射源技术	
3.	雷射焊接成形应用系统技术(金属工业高能雷射焊接技术)		11.	手持式雷射选择性清洁技术(100W 雷射清洁机)	
4.	高功率雷射碳纤加工技术		12.	超快雷射玻璃与金属微焊接技术	
5.	雷射披覆/熔覆/修补再生技术		13.	超快雷射硬脆材料微切割技术	
6.	雷射披覆/熔覆/修补再生技术超快雷射 TGV 钻孔技术		14.	碳纤带送料补偿装置	
7.	5G 异质载板雷射切裂技术		15.	射频电源功率放大模块技术	
8.	曲面/平面玻璃雷射切割技术		16.	金属积层制造技术	
17.	动态力感测模块		21.	3D 轮廓量测技术	
18.	多轴扭力传感器		22.	高精度视觉感测技术	
19.	微型振动感测技术		23.	3D 视觉导引技术	
20.	智能成型优化系统		24.	非接触式温度传感器	

若有其他技术之需求，请填列于空白处，本会将请工研院雷射中心及智能微系统科技中心指派专业工程师与您联络：

公司名称：(中文) _____ (英文) _____

公司产品名称：(中文) _____ (英文) _____

Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____

本案联络人： _____ 职称： _____

请于本(110)年 6 月 30 日之前 E-mail 或电传至本会收。

※ 本会联络人：本会业务组 张家蓁专员、吴泊学专员、林恩印组长、陈枝昌副秘书长

※ 连络电话：(02)2349-4666 分机 682、678、680、686 传真：02-2381-3711

※ E-mail: rita@tami.org.tw、brianwu.0811@tami.org.tw、ethan@tami.org.tw、johnchen@tami.org.tw

理事长 魏 灿 文 敬邀